## 光电子器件微波封装和测试



## 光电子器件微波封装和测试\_下载链接1\_

著者:祝宁华

出版者:科学出版社

出版时间:2007-7

装帧:平装

isbn:9787030191984

《光电子器件微波封装和测试》重点讨论与光电子器件高速特性相关的芯片测试分析、器件微波封装、高频性能测试、等效电路分析模型、寄生参数的影响及器件封装优化设

作者介绍:
目录:
光电子器件微波封装和测试_下载链接1_
标签
微波封装
评论
光电子器件微波封装和测试_下载链接1_
<del>                                      </del>

计等方面问题。对器件封装设计中的光耦合问题和热力学设计问题不作深入的介绍。但 当光耦合和热力学设计结构的对器件高频特性有一定影响时,将结合高速光电子器件的 微波封装进行综合讨论。